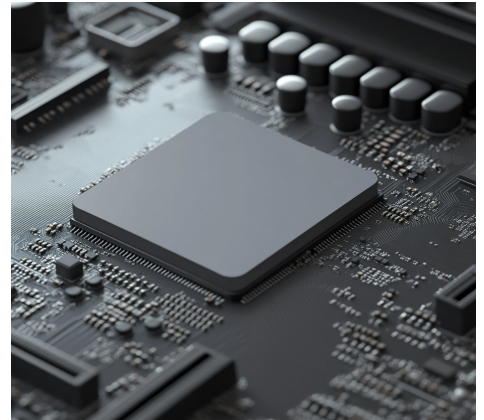


CPU Thermal Pad

Die nächste Generation der Wärmeableitung mit unserem hochwertigen CPU Thermal Pad erleben!

Entwickelt für anspruchsvolle Gamer und Technik-Enthusiasten, bietet dieses Pad eine kinderleichte Installation ohne Kleckern oder Verschmieren.

Einfach auftragen, CPU aufsetzen – fertig! Das Pad gewährleistet eine optimale Wärmeübertragung und schonen gleichzeitig die wertvolle Hardware.



Produkthighlights

- Kein Verschmieren oder kompliziertes Auftragen – einfach platzieren und loslegen
- Kein Nachstreichen mit dem Pinsel nötig – spart Zeit und Nerven
- Ideal für Gaming-Setups und leistungsstarke Systeme
- Schützt die CPU zuverlässig ohne Beschädigungen
- Hohe Performance für Wärmeleitung - auch für hitzige Gaming Sessions geeignet

Technische Daten

Inhalt	15% Hydrocarbon, 85% Inorganic filler
Wärmeleitfähigkeit	22.5±0.1W/m-K
Thermische Impedanz	<0.011°C-in2/W
Wärmewiderstand	0.29K/W
Density	2.6g/cc
Dicke	0.25-0.3mm
Gelagerte Temperatur	-50~250°C
Betriebstemperatur	-40~125°C

Logistische Daten

38 x 38 x 0.25mm

Artikelnummer	XZ028
Herstellernummer	XTP.P
EAN Barcode	4044953504235

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft.
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



09.05.2025